利用一种简单方法制备的高质量的 p 型 ZnO 薄膜 及其性质

毛飞燕 ,邓宏^{*},戴丽萍 ,陈金菊 ,袁兆林 ,李燕

电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室,成都 610054; 电子科技大学物理电子学院,成都 610054

* 联系人, E-mail: <u>hdeng@uestc.edu.cn</u>

2007-10-22 收稿, 2008-03-04 接受

论文

成都市科技攻关项目(编号: 07GGYB572GX)、预研项目(编号: ZJ0508)和电子薄膜与集成器件国家重点实验室开放基金项目(批准号: L08010301JX0615)资助

摘要 利用化学气相沉积法(chemical vapor deposition, CVD), 以 $Zn_4(OH)_2(O_2CCH_3)_6$ · 2H₂O 为固相源、ZnNO₃ 为掺杂源制备出 p 型 ZnO:N 薄膜,采用 XRD, 霍耳效应和 PL 谱对薄膜进行分析,研究了衬底温度对膜结构、电学性质和光致发光特性的影响. 结果 表明,生长温度较低时,薄膜呈 p 型导电特性且电阻率随衬底温度的升高而下降,衬底 温度为 400 时,载流子浓度达到+5.127×10¹⁷ cm⁻³,电阻率为 0.04706 Ω ·cm, 迁移率为 259 cm²/(V·s),并且一个月后的测试表明薄膜仍呈 p 型导电特性. 当衬底温度过高时薄 膜从 p 型导电转为 n 型. 关键词 化学气相沉积法 ZnO:N 薄膜 p 型 迁移率 载流子浓度

ZnO是第三代半导体的核心基础材料。由于其非 常优越的光电性能及在光电子器件中的巨大应用价值 而受到越来越多的关注. 特别是 2005 年, 日本报道了 在ScAlMgO₄(铝镁酸钪)衬底上,成功研制出基于 ZnO同质p-i-n结的电致发光LED、标志着利用ZnO半 导体材料制作实用化光电器件的时代即将到来 🛄 但不可忽视的是, 文献 [1]虽然取得了突破性的成果, 但是该方法工艺复杂、并且使用的衬底ScAlMgO₄ 价 格昂贵、难以实用化、理论研究表明、V族的N被认为 是最好的受主掺杂元素^[2],因为N与O的半径和电负 性失配度相对较小, N掺入ZnO薄膜后能引入较浅的 受主能级.关于N的p型掺杂已有许多报道、目前虽 已取得了阶段性研究成果 [3~7], 但尚未得到稳定、实 用的p型ZnO薄膜、掺杂p型ZnO薄膜仍然面临如何提 高载流子浓度及掺杂稳定性的问题。而关于采用化 学气相沉积法(chemical vapor deposition, CVD), 以 ZnNO3作为N源进行p型掺杂还未见报道.

本文报道了采用 CVD 法, 以 Zn4(OH)2(O2CCH3)6·

2H₂O 为固相源、ZnNO₃ 为掺杂源,制备出了 p 型 ZnO:N 薄膜. 霍耳测试表明,薄膜的迁移率和载流 子浓度都较高,制备的薄膜一个月后测试仍呈 p 型导 电特性,具有较好的稳定性.并且这种方法成本低、 工艺简单,可望实现 ZnO 光电器件的实用化.

1 实验

薄膜的制备采用卧式高温 CVD 管式炉, 尾气通 过机械泵排除. ZnO:N 薄膜的制备以 Zn₄(OH)₂(O₂-CCH₃)₆·2H₂O 为固相源、ZnNO₃ 为掺杂源, 采用 n 型 Si 衬底(电阻率为900~1300 Ω·cm)制备的条件参数如 表 1 所示. 纯 ZnO 薄膜样品的制备采用 Zn₄(OH)₂(O₂-CCH₃)₆·2H₂O 为固相源, 源温为 200 , 衬底温度为

表 1 制备 ZnO:N 薄膜样品的条件参数

源加热温度/	衬底温度/	掺杂源温度/	沉积时间/h
200	400	180	2
200	450	180	2
200	500	180	2
200	550	180	2
200	600	180	2

400 , 沉积时间为 2 h.

利用 BEDED I 型高分辨 X 射线衍射仪(XRD, Cu $K\alpha$ 射线源, $\lambda = 1.5442$ Å)分析薄膜的晶相结构, 采 用 HL5500 霍尔测试系统(英国 Accent)测试薄膜的电 学性质, 样品的光致发光光谱(PL)在 SHIMADZU RF-5301PC 型荧光分光光度计上测量(激发光源: 氙 灯, 功率: 150 W, 激发波长: 345 nm).

2 结果与讨论

2.1 结构分析

图 1 为不同衬底温度下沉积的掺杂 ZnO:N 薄膜 的 XRD 图谱. 由图可见, 薄膜呈典型的六方纤锌矿 结构(JCPDS36-1451), 当基片温度低于 500 时, 薄 膜为(002)择优取向, 在 500 时出现了混合取向, 而 高于 500 又出现了(002)的择优取向, 且(002)衍射 峰随衬底温度的增加逐渐增强, 说明薄膜结晶质量 逐渐变好.





2.2 电学性质

沉积薄膜的霍尔测试结果如表 2 所示. 结果显示, 在衬底温度低于 600 时,薄膜呈现 p 型导电特性, 并且随着衬底温度的升高,载流子浓度和迁移率都 下降, 电阻率上升; 而当生长温度达到 600 时, 薄 膜从 p 型导电特性转变为 n 型导电特性. 1 个月后对 衬底温度 400 沉积的薄膜重新测试, 结果表明薄膜 仍呈 p 型导电特性, 但电阻率有所上升, 载流子浓度 和迁移率下降.

XRD 和霍尔测试的结果表明, 衬底温度明显影响了薄膜的结构和电学性质, 特别是 p 型导电特性的变化.由于采用的是 n 型 Si 基片, 电阻率为 900~1300 $\Omega \cdot cm$, 与测试的结果相比电阻率较大, 所以衬底对测量结果的影响不大.为了说明薄膜呈现 p 型导电特性是 ZnNO₃ 对薄膜的掺杂作用, 在衬底温度 400 的条件下, 不加入 ZnNO₃ 掺杂源, 沉积出纯 ZnO 薄膜, 霍尔测试表明薄膜呈 n 型导电特性, 载流子浓度达到 -6.748×10^{15} cm⁻³, 电阻率为 9.7746 $\Omega \cdot cm$, 迁移率为 85.3 cm²/(V·s). 所以我们认为: ZnNO₃ 是 ZnO 薄膜发生 p 型转变的关键, 同时由于 ZnNO₃ 的作用, 薄膜的结构也受到了影响.在沉积过程中, 一方面掺杂源 ZnNO₃发生分解反应:

$ZnNO_3 = ZnO + NO_2 \uparrow$

由于掺杂源区的温度较低, ZnNO₃ 分解后产生的 ZnO将会沉积到掺杂源区附近的管壁上, 而NO₂ 气体 则会存在于石英管炉中, 并到达衬底表面; 另一方面 固相源受热变为气体, 气体分子流动到衬底表面, 从 衬底表面获得能量, 发生分解反应, 形成类似固相源 结构的多聚(Zn—O)"基团. 当生长温度较低时, NO₂ 会与附着在衬底表面的这种基团发生氧化反应, 破 坏原来的多聚(Zn—O)"结构, 形成单个的Zn—O, 这 种生长方式与报道^[8,9]的有关溅射法和脉冲激光沉积 法制备的ZnO薄膜呈(002)择优取向生长的原理类似, 而与通常利用CVD法制备ZnO薄膜的生长原理不同. 通常的CVD法, 多聚基团是直接在衬底上分解得到 ZnO薄膜的, 故通常呈(100), (101)和(110)取向^[10,11]; 随着衬底温度的升高, 固相源分解产生的气体分子, 还未流动到衬底表面, 就会在温度较高的衬

衬底温度/	电阻率/Ω·cm	载流子浓度/cm ⁻³	迁移率/cm ² ·V ⁻¹ ·s ⁻¹	霍尔系数/m ² ·C ⁻¹	导电类型
400	0.04706	+5.127×10 ¹⁷	259	+12.2	р
450	0.0667	$+4.749 \times 10^{17}$	197	+13.1	р
500	127.1	$+1.575 \times 10^{16}$	3.12	+396	р
550	538.8	+2.993×1015	3.87	$+2.09 \times 10^{3}$	р
600	1.823	-7.801×10^{16}	43.9	-80	n
400(1个月后)	2.6504	$+3.1718 \times 10^{17}$	8.26	+19.7	р

表 2 不同衬底温度下掺 N 的 ZnO 薄膜的电学性质

底附近形成多聚(Zn-O), 基团, 与 NO2 发生氧化反 应、结构被破坏的多聚基团在衬底表面没有获得足 够的能量,不能扩散到平衡位置,所以在 500 时薄 膜呈混合取向; 当衬底温度进一步提高时, 结构被破 坏的多聚基团获得更多的能量,可以扩散到平衡位 置、所以结晶质量逐渐变好,但同时衬底温度太高也 使得N元素易从薄膜中逸出、故基片温度为600 时、 虽然有较好的(002)择优取向、却呈n型导电特性.所 以在较低衬底温度下生长的薄膜, N 元素容易进入薄 膜中起受主掺杂的作用、呈现良好的 p 型导电特性、 载流子浓度较高、并且一个月后的测试表明、薄膜仍 是 p 型导电特性. 随着衬底温度的升高、薄膜的结晶 质量变好, 晶界数目减少, 晶界对载流子的散射作用 减弱,有利于迁移率的提高,但是 N 掺入以后形成的 缺陷以及本征缺陷(如间隙锌等),可能都会对载流子 散射产生很大的影响,因而导致迁移率下降,具体的 原因正在进一步的研究中.

2.3 光致发光

不同衬底温度下沉积的薄膜室温下的光致发光 (PL)谱如图2所示,插图显示了不同衬底温度下,位于 390 nm附近的近边带紫外发射峰(Peak P)的强度.由 图 2 可以看出,薄膜的PL谱由较强的近边带紫外发 射和较弱的蓝光带组成,Lin等人^[12,13]认为这个紫外 发射峰源于带边激子复合.蓝光带与本征缺陷有关 ^[14].衬底温度为 500 ,薄膜呈混合取向时Peak P的 峰最强,因为ZnO薄膜在(0001)生长方向上会由于压 电效应和自发极化的综合作用产生很强的内建电场 ^[15,16],强的内建电场会引发所谓的QCSE(quantumconfined Stark effect),发光时通过内电场注入活性层 的电子与空穴分离,且再度结合的概率减小,从而导 致发光效率的下降^[17].而混合取向时薄膜中存在平

400℃ (a.u.) 450°C 500°C Peak P 强度 -550% 18-···· 600℃ Peak P 温度 (a.u.) 450 500 55 生长温度/℃ 400 550 600 (a.u.) 医思 390 波长 /nn 385 394 500 400 600 700 波长 /nm 图 2 不同生长温度下制备的 ZnO 薄膜的室温 PL 谱

图 2 不同生长温度下制备的 ZnO 薄膜的革温 PL 增 插图为 Peak P 不同生长温度下的强度

行于*c*轴的生长方式,故发光效率相对较高.其他生 长温度下薄膜以(002)择优取向为主,600 时(002)衍 射峰较强,但Peak P的强度却相对较弱,这可能与 600 时薄膜呈n型导电特性有关.因为薄膜的Peak P 强度,还与N起受主掺杂作用时形成的浅受主能级到 导电顶的跃迁有关^[18].

3 结论

利用 CVD 法制备出 p 型 ZnO:N 薄膜, 衬底温度 400 时, 载流子浓度达到+5.127×10¹⁷ cm⁻³, 电阻率 为 0.04706 Ω·cm, 迁移率为 259 cm²/(V·s), 且电学 性质稳定. 薄膜的生长会受 ZnNO₃ 分解产生的 NO₂ 气体的影响, 随衬底温度的升高, 多聚(Zn—O), 基团 与 NO₂ 气体反应的位置会不同, 并且当衬底温度过 高时易使 N 元素从薄膜中逸出, 从而影响薄膜的导 电特性. 在较低衬底温度下生长的薄膜呈现良好的 p 型导电特性, 迁移率和载流子浓度都较高, 电学性质 也较稳定, 可望实现 ZnO 光电器件的实用化.

参考文献

- 1 Tsukazaki A, Ohtamo A, Onuma T, et al. Repeated temperature modulation epitaxy for p-type doping and light-emitting diode based on ZnO. Nature Mater, 2005, 4: 42—46[doi]
- 2 YanY F, Zhang S B, Pantelides S T. Control of doping by impurity chemical potentials: Predictions for p-type ZnO. Phys Rev Lett, 2001, 86(28): 5723—5726[doi]
- 3 Lu J G, Ye Z Z, Zhuge F, et al. P-type conduction in N-Al co-doped ZnO thin films. Appl Phys Lett, 2004, 85(15): 3134-3135[doi]
- 4 Li X N, Brian K, Sally A, et al. Hydrogen passivation effect in nitrogen-doped ZnO thin films. Appl Phys Lett, 2005, 86(12): 122107[doi]
- 5 Liu W, Gu S L, Ye J D, et al. Blue-yellow ZnO homostructural light-emitting diode realized by metalorganic chemical vapor deposition technique. Appl Phys Lett, 2006, 88(9): 092101[doi]
- 6 Lu Y F, Ye Z, Zeng Y J, et al. Effects of RF power variation on properties of N-doped p-type ZnO thin films grown by

plasma-assisted MOCVD. Opt Mater, 2007, 29(12): 1612-1615[doi]

- 7 Lu J G, Fujita S, Kawaharamura T, et al. Roles of hydrogen and nitrogen in p-type doping of ZnO. Chem Phys Lett, 2007, 441(1/3): 68—71[doi]
- 8 朋兴平, 王志光, 宋银, 等. 射频反应溅射制备的 ZnO 薄膜的结构和发光特性. 中国科学 G 辑: 物理学 力学 天文学, 2007, 37(2): 218—222
- 9 Zhao J, Hu L Z, Liu W F, et al. Properties of ZnO thin films grown on Si substrates in vacuum and oxygen ambient by pulsed laser deposition. Appl Surf Sci, 2007, 253: 6255—6258[doi]
- 10 Lu J G, Ye Z Z, Huang J Y, et al. Synthesis and properties of ZnO films with (100) orientation by CVD. Appl Surf Sci, 2003, 207(1/4): 295-299[doi]
- 11 Dai L P, Deng H, Chen G, et al. Growth of *a-b*-axis orientation ZnO films with zinc vacancies by SSCVD. Vacuum, 2007, 81(8): 969 -973[doi]
- 12 Lin B X, Fu Z X, Jia Y B. Green luminescent center in undoped zinc oxide films deposited on silicon substrates. Appl Phys Lett, 2001, 79(7): 943—945[doi]
- 13 Cho S, Ma J, KimY, et al. Photoluminescence and ultraviolet lasing of polycrystalline ZnO thin films prepared by the oxidation of the metallic Zn. Appl Phys Lett, 1999, 75(18): 2761-2763[doi]
- 14 Zhang D H, Xue Z Y, Wang Q P. The mechanisms of blue emission from ZnO films deposited on glass substrate by r.f. magnetron sputtering. J Phys D: Appl Phys, 2002, 35: 2837–2840[doi]
- 15 Zúñiga-Pérez J, Muñoz-Sanjosé V, Palacios-Lidón E, et al. Facets evolution and surface electrical properties of nonpolar *m*-plane ZnO thin films. Appl Phys Lett, 2006, 88(26): 261912[doi]
- 16 Morhain C, Bretagnon T. Internal electric field in wurtzite ZnO/Zn_{0.78}Mg_{0.22}O quantum wells. Phys Rev B, 2005, 72(24): 241305[doi]
- 17 Koida T, Chichibu S F, Uedono A, et al. Radiative and nonradiative excitonic transitions in nonpolar (1120) and polar (0001) and (0001) ZnO epilavers. Appl Phys Lett, 2004, 84(7): 1079–1081[doi]
- 18 Zeng Y J, Ye Z Z, Xu W Z, et al. Study on the Hall-effect and photoluminescence of N-doped p-type ZnO thin films. Mater Lett, 2007, 61: 41-44[doi]

・书讯・

《喷射成形快速凝固技术 ——原理与应用》

著者:张济山 熊柏青 崔华 出版:科学出版社 2008 年 01 月 定价: 64 元

喷射成形是近年来发展迅速 的一项快速凝固材料制备新技术. 该书作者结合近年来在该领域的研 究成果和国内外相关主要研究进展, 系统阐述了喷射成形技术的基本原 理及其应用.主要内容包括金属雾 化过程、金属熔滴的热力学与动力 学行为、金属熔滴的沉积与凝固、 喷射成形过程的优化控制、喷射成



形材料的组织与性能以及工业化应用现状与分析等。

该书内容翔实,深入浅出,适合从事金属材料研究的 相关院校师生、研究人员以及工程技术人员参阅.

《过冷奥氏体扩散型相变》

著者:刘宗昌 任慧平 出版:科学出版社 2007年12月 定价:50元

在阐述经典理论的基础上, 作者对多年的理论成果进行了总结,并提出了一些新定义、新概念、 新理论.全书共14章,内容包括过 冷奥氏体整合系统、固态相变中原 子的位移、珠光体的组织结构、过 冷奥氏体共析分解机理、珠光体转 变动力学、珠光体的性能及应用、 贝氏体相变的理论研究进展和评



介、贝氏体相变的特征和定义、贝氏体的组织结构、贝氏 体相变热力学、贝氏体相变机制以及贝氏体的机械性能等.

该书适合材料科学与工程专业研究人员阅读和参考, 也可供冶金、热处理、铸造、锻压、焊接、轧钢等行业工 程技术人员参考阅读.